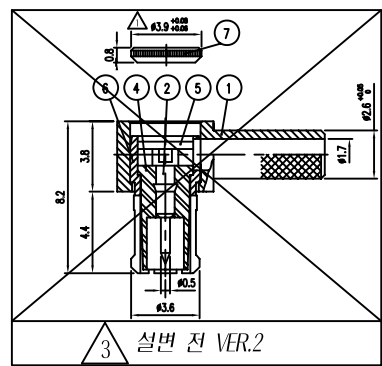
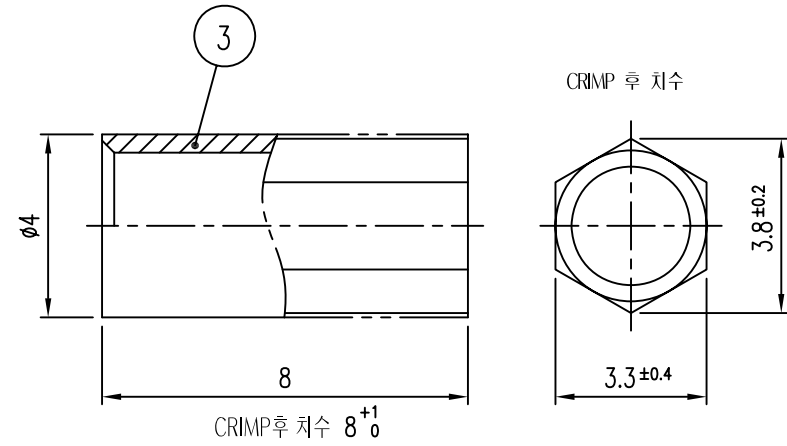
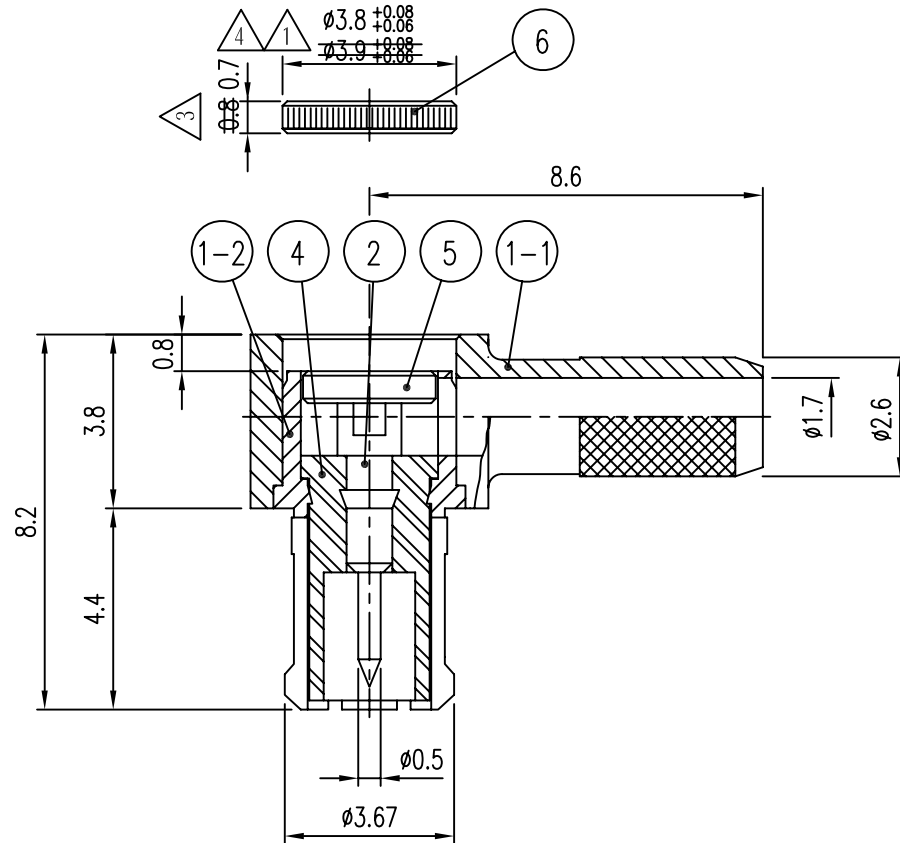


ST	개칭									수 정 내 용				
										부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일
ST(기초)										1	[설변2006-183] COVER 뺄침방지	윤상진		2006. 9. 4.
ST(개칭)										2	[설변No.연구2006-196] 부석함 개칭 (조립식 COVER 튀어나옴 방지 절연체 변경)	김인철	윤상진	2006. 10. 9.
										3	[설변No.연구2007-085] 신외경 향상 (COVER 이탈로인한 내부형상변경)	최유나	윤상진	2007. 5. 4.
										4	[설변처리No.201103-0038] COVER 외경 공차 및 절연체 변경	김인철	최영호	2011. 3. 21.
										5	[설변처리No.202002-0003] JACK 넘시베를 추가	은선영	김인철	2020. 2. 10.
										6	캐벡터 압착부 비드 부러짐 현상 빙자로 인한 R추가	은선영	김선호	2021. 12. 21.



주 기

1. 상대물과 결합시 부드럽게 삽입되면서
'딱' 소리가 나는지 확인한다.

4	3	1	6	COVER	1	MBsBD	Gold Plate	DCO00058-5/1
	3		5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00934-N/1
4	2		4	INSULATOR	1	TEFLON		DIN01880-N/1 DIN01371-N/1
			3	FERRULE	1	MBsBD	Nickel Plate	DFE00030-5/1
	3		2	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCO1667-5/1 DCO00064-5/1
5	3		1-2	JACK	1	BeCu	Gold Plate	DBA00008-5/1
6	3		1-1	BODY	1	MBsBD	Gold Plate	DBD00039-5/1

대체가능재질	품번	품 명		수량	재 질	표면처리	비 고
공통공치 * ±0.1 ** ±0.05	년월일	2021. 12. 21.		 KJ COMTECH CO.,LTD. RF & MICROWAVE TECHNOLOGY Tel : 82-32-347-8015 Fax : 82-32-347-8017			
	승인	S. H. KIM					
재질 _____	검도			도명	MCX50-LPC-316		
	재도	S. Y. EUN					
열처리 _____	검도			A4	도번 CN00714-7/1		
보호피막처리 _____	작성부서		연 구 소				
	적도 6/1	단위 mm	총량 _____		K313-110-005		